## JAPANESE PATENT OFFICE

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01016848 A

(43) Date of publication of application: 20.01.1989

(51) Int. CI

C08L 23/10

C08L 23/10

//(C08L 23/10, C08L 23:16, C08L 23:08)

(21) Application number:

(22) Date of filing:

62172702 10.07.1987

(71) Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

LTD

(72) Inventor:

SHIBATA TORU

**MATSUO YOSHITAKA** WATANABE MASARU **MAKINO KENYA** 

## (54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION

### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the titled flexible composition, outstanding in, esp. low-temperature impact resistance, optimum for bumpers, etc., comprising polypropylene resin, ethylene-α-olefin copolymer rubber and ethylene- $\alpha$ -olefin copolymer of low molecular weight in specified proportion.

CONSTITUTION: The objective composition comprising (A) 50W90pts.wt. of polypropylene resin [pref., with a melt flow rate of 1.2W50g/10min (at 230°C)], (B) 5W45pts.wt. of an ethylene-α-olefin copolymer rubber with a Mooney viscosity (ML1+4, at 100°C) of 10W150 and (C) 5W45pts.wt. of an ethylene- $\alpha$ olefin copolymer of low molecular weight with a weightaverage molecular weight (Mw) of 5,000W50,000, ratio of weight-average molecular weight (Mw) to numberaverage molecular weight (Mn): (Mw/Mn) of 2W5 and  $\alpha$ -olefin content of 30W75wt.% totaling 100pts.wt. For the component B, the  $\alpha$ -olefin is pref. propylene and/or butene-1, the  $\alpha$ -olefin content being pref. 15W80wt.%.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

#### 報(B2) ⑫特 許公

平1-16848

@Int\_Cl.4 C 08 L 23/02 C 08 K 13/02 //(C 08 K 13/02 5:17) 識別記号 KEV CAM

庁内整理番号 7224 - 4 J

2040公告 平成1年(1989)3月28日

発明の数 1 (全5頁)

ポリエチレン樹脂組成物 **図発明の名称** 

> 頤 昭60-201735 创特

開 昭62-62843 ❸公

願 昭60(1985)9月13日 砂出

❸昭62(1987) 3月19日

東 砂発 明 者

修

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 亵

義 勝 ⑫発 明 者 H 中

千葉県市原市五井2651番地

出光石油化学株式会社 の出 願 人・

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

弁理士 久保田 藤郎 の代 理 人

野 審査官 上

特開 昭59-22944(JP, A) 60参考文献

1

## 切特許請求の範囲

1 (A)ポリエチレン100重量部に対し(B)ゼオライ トを0.01~2.0重量部、(C)ポリオキシエチレンア ルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミ リン脂肪酸エステルからなる群より選ばれた少な くとも1種の化合物0.05~3.0重量部および(D)融 点が130℃以下の脂肪酸アミドを0.01~1.5重量部 添加したことを特徴とするポリエチレン樹脂組成 物。

2 (B)ゼオライトがA型ゼオライトである特許請 求の範囲第1項記載の組成物。

## 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は各種包装用材料、農業用フィルム材料 15 等として有効に用いることのできるポリエチレン 樹脂組成物に関する。

(従来の技術及び発明が解決しようとする問題 点)

直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) 等のポ 20 リエチレンは優れた機械的特性、ヒートシール 性、透明性を有するため、各種包装用材料、農業 用フィルム材料等として用いられている。

しかしながら、ポリエチレンは粘着性を有する ため滑りが悪く、またブロツキングを起し易いた 25 より選ばれた少なくとも 1 種の化合物0.05~3.0

2

め、フィルム製造、加工時の作業性を損つたり、 或いは包装時にトラブルを生じ易いという欠点が ある。

従来、ポリプロピレンの耐ブロッキング性を改 ドおよびそれらの脂肪酸エステルならびにグリセ 5 良するものとしてゼオライト粉末を添加すること が知られている(特公昭52-16134号)が、ポリ エチレンの実用物性を向上させたものはこれまで 知られていない。

> 本発明者らはポリエチレンの有する透明性、ヒ 10 ートシール性等の特性を損うことなく、耐ブロツ キング性、帯電防止性、スリップ性を向上させ、 実用価値の高いポリエチレン樹脂組成物を開発す るため鋭意検討した。

[問題点を解決するための手段]

その結果、本発明者らはポリエチレンに特定の 割合でゼオライト、帯電防止性を有する特定の化 合物および脂肪酸アミドを添加することにより上 記目的を達成しうることを見出し、この知見に基 いて本発明を完成した。

すなわち、本発明はIAIポリエチレン100重量部 に対し(B)ゼオライトを0.01~2.0重量部、(C)ポリ オキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチ レンアルキルアミドおよびそれらの脂肪酸エステ ルならびにグリセリン脂肪酸エステルからなる群

てもよい。

3

重量部および(D)融点が130℃以下の脂肪酸アミド を0.01~1.5重量部添加したことを特徴とするポ リエチレン樹脂組成物を提供するものである。

ここで本発明においてM成分として用いるポリ チレン等のエチレン単独重合体やエチレン共重合 体を用いることができる。特に本発明においては 直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) が好まし い。ここでLLDPEはエチレンと炭素数3~10の 1、ペンテンー1、ヘキセンー1, 4ーメチルペ ーオレフインの 1 種または 2 種以上を0.2~20モ ル%、特に1~10モル%の量で液相または気相で い。このようなLLDPEとしては密度が0.910~ 0.960 g/cd、好ましくは0.915~0.940 g/cdであ り、メルトインデックス(MI)が0.5~10*8* / 10 分、好ましくは0.8~6.0 4/10分のものがある。

次に、本発明においては(B)成分としてゼオライ 20 が低下するので好ましくない。 トを用いる。ここでゼオライトは一般式(1.0± 0.2)  $M_2O \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$ 

〔式中、MはNaまたはそれと当量の1価また は多価金属を示し、xは1.5~20、yは0~10を 示す。〕

で表わされる化学組成とX線回折により識別する ことのできる独特の結晶構造を有するアルミノ珪 酸塩である。このようなゼオライトとしては天然 のものであると合成のものであるとを問わない。 型ゼオライト、P型ゼオライト、X型ゼオライ ト、Y型ゼオライト、ソーダライト、アナルサイ ム等を例示することができ、これらを単独でもし くは2種以上を組合せて用いることができる。本 オライトやX型ゼオライトが好ましく、特に工業 的意義のうえからA型ゼオライトが好ましい。

ここで、A型ゼオライトは一般式  $M_{2/0} O \cdot Al_2O_3 \cdot (1.5 \sim 2.5) SiO_2 \cdot (0 \sim 4.5)$ 

〔式中、Mはアルカリ金属またはアルカリ土類 金属を示し、nはMの原子価を示す。〕 で表わされる結晶性アルミノ珪酸塩であり、カチ オン交換能を有し、等軸晶系に属する結晶構造を

有している。A型ゼオライトとしてはナトリウム A型ゼオライト、カリウムA型ゼオライト、カル シウムA型ゼオライト、マグネシウムA型ゼオラ イト等を例示することができ、これらの1種或い エチレンとしては特に制限はなく、低密度ポリエ 5 は2種以上のものであつてもよい。また、これら のカチオンが同一結晶体中に混在したものであつ

また本発明においては(B)成分として球状ないし 稜がとれた丸味のある立方体状のもので、その粒 αーオレフイン、例えばプロピレン、ブテンー 10 子表面が滑らかなものが好ましい。さらに好まし くは平均粒子径が0.5~5μmであり、平均粒子径 の1/2~3/2の範囲の粒子の粒度分布が全体の50% 以上を占めるようなものである。

本発明においてはこの(B)成分は、前記(A)成分 共重合させることにより得られるものが好まし 15 100重量部に対し0.01~2.0重量部、好ましくは 0.05~1.5重量部の割合で添加される。ここで(B) 成分の添加割合が0.01重量部未満であると耐ブロ ツキング性を向上させることができない。一方、 (B)成分の添加割合が2.0重量部を超えると透明性

> また、本発明においては(C)成分としてポリオキ シエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレン アルキルアミドおよびそれらの脂肪酸エステルな らびにグリセリン脂肪酸エステルからなる群より 25 選ばれた少なくとも1種の化合物を用いる。

本発明において(C)成分は、前記(A)成分100重量 部に対し0.05~3.0重量部、好ましくは0.1~1.5重 量部の割合で添加される。ここで(C)成分の配合割 合が0.05重量部未満であると帯電防止効果が不十 また、このようなゼオライトとして具体的にはA 30 分であり、一方3.0重量部を超えるとブリードに よるべたつき、白化の原因となるので好ましくな

さらに本発明においてはIDI成分として融点が 130℃以下、好ましくは60~120℃以下の脂肪酸ア 発明においてはこれらの中でも球状に近いA型ゼ 35 ミドを用いる。このような脂肪酸アミドとしては 様々なものがあり、例えばエルカ酸アミド、ステ アリン酸アミド、オレイン酸アミド、ベヘニン酸 アミド、N一ステアリル酪酸アミド、N一ステア リルカプリル酸アミド、N一ステアリルラウリン 40 酸アミド、N-ステアリルステアリン酸アミド、 Nーステアリルペヘニン酸アミド、Nーオレイル オレイン酸アミド、Nーオレイルペヘニン酸アミ ド、N一プチルエルカ酸アミド、N一オクチルエ ルカ酸アミド、N―ラウリルエルカ酸アミド等を

5

挙げることができる。これらの中でも特にエルカ 酸アミドが好ましい。なお、(D)成分として融点が 130℃を超える脂肪酸アミドを用いると耐ブロッ キング性が低下するので好ましくない。

部に対し0.01~1.5重量部、好ましくは0.01~1.0 重量部の割合で添加される。このIDI成分を適量添 加することによりスリップ性が改良されるが、 1.5重量部を超えて添加するとヒートシール性が 低下するので好ましくない。なお、本発明におい 10 効に用いることができる。 て(D)成分としてはエルカ酸アミドを用いることが 好ましいが、このエルカ酸アミドを用いたときの 好適な使用量は、一般用フイルム(厚み20~30<sub>4</sub> m) の場合0.05~0.4重量部、農業用フイルム 用フィルム(厚み150~200μm)の場合0.1重量部 以下である。

本発明は上記の(A), (B), (C)および(D)成分よりな るものであるが、さらに必要に応じて滑剤、酸化 防止剤、耐候剤、防曇剤、着色剤等を添加するこ 20(1) ブロツキング性 ともできる。ここで滑剤として具体的にはステア リン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリ ン酸パリウム等の金属セツケンを例示することが できる。また、酸化防止剤としてはフエノール 系、リン系、アミン系、イオウ系のものが挙げら 25 (2) 静摩擦係数 れる。

本発明のポリエチレン樹脂組成物は上記成分を 常法により混合することによつて製造することが できる。具体的には①上記成分をバンバリーミキ サー、コニーダー、混練押出機等を用い、160~ 30(4) ヒートシール性 230℃で溶融混合することによつて製造すること もできるし、或いは②上記(B), (C), (D)成分を高濃 度に含有するマスターバツチを調製し、これをフ イルム成形時に(A)成分であるポリエチレンと混合 することによつて製造することができる。

このようにして得られる本発明のポリエチレン 樹脂組成物は各種フイルム成形機によりフイルム などに成形され、各種包装用フイルム、農業用フ イルムなどとして用いられる。

## 〔発明の効果〕

本発明のポリエチレン組成物によれば、耐ブロ ツキング性、スリップ性、帯電防止性に優れたポ リエチレンフィルムを得ることができる。したが つて、ポリエチレンフイルム製造時のスリツタ

6

ー、印刷、製袋工程等の二次加工の際にしわの発 生、ゴミの付着などがなく、生産性を向上させる ことができる。

さらに本発明のポリエチレン組成物は、ポリエ 本発明において(D)成分は、前記(A)成分100重量 5 チレンの有する透明性、ヒートシール性、外観特 性を何ら損なうものではなく、商品価値の高いも のである。

> したがつて、本発明のポリエチレン組成物は各 種包装用材料、農業用フイルム材料などとして有

#### (実施例)

次に本発明を実施例等により説明する。

実施例1~8および比較例1~6

第1表に示す各成分を所定量配合し、二軸混練 (厚み50~60µm) の場合0.05~0.2重量部、重袋 15 機にて200℃で混練し、50mm φの押出機を用いて 押出温度190℃で管状に押出し、厚み20µmのフ イルムを成形し、その物性を下記方法により測定 した。結果を第1表に示す。

#### 物性測定方法

縦 5 cm、横25cmの試験片 2 枚を重ねた上に、9 kgの荷重を載せ、60℃で3時間放置した後、引張 速度200㎜/分で上下方向に剝離したときの最大 值(8/100cm)

ASTM D1894に準拠

### (3) 視覚透明度

東洋精機製作所製、視覚透明度試験機で測定し た狭角透過光量

4×20cmの試験片をヒートシール幅1×2.5cm、 圧力 2 kg /cdで 1 秒間圧着してヒートシールした 後、30分間放置し、引張速度200㎜/分で剝離し たときの強度(タ)

## 35 (5) 帯電防止性

アッシュテスト性により次の如く評価した。

〇……1~3㎝の高さまで近づけても灰の付着が ないもの

△······3~7cmの髙さまで近づけても灰の付着が ないもの 40

×……7cm以内の高さまで近づけると灰が付着す -るもの

## 実施例 10,11

実施例1~8と同様にして厚み90μmのフイル

7

8

ムを成形し、その物性を測定した。結果を第1表 に示す。

第 1 表

	配合組成								物性測定結果					
	(A)成分*1		(B)成分*2		(C)成分*3		(D)成分*4		ブロツ キング	静摩擦	視覚 透明	ヒートシ	帯電 防止	備
	種類	重量部	種類	重量	種類	重量 部	種類	重量部	性(g/ 100cm)	係数	度"	-ル 性	性	考
実施例 1	LL-I	100	a	0,4	d	0.4	f	0,2	11	0.13	12.5	980	0	
実施例 2	"	"	"	1.0	))	0.6	"	0.1	10	0.12	13.9	950	0	
実施 例 3	"	<i>"</i>	Ь	0,5	е	0.5	"	0.2	10	0.12	12.7	970	0	
実施 例 4	"	"	С	0.7	"	0.5	"	0.1	9	0, 13	13.5	970	0	
実施 例 5	"	"	a	0.4	"	0,5	g	0.02	11	0.14	12.2	960	0	
実施 例 6	"	"	"	0.7	"	0,8	h	0.80	8	0.12	13,8	950	0	
実施 例 7	LL— II	"	"	0,3	d	0.4	f	0.10	10	0.11	12.1	1090	0	
実施 例 8	"	"	Ь	0.5	"	0,4	"	0.10	8	0.10	12.4	1090	0	
実施 例 9	LL — III	"	a	0.7	"	0,5	"	0.20	9	0.10	11.8	940	0	
実施 例10	LL — II	"	Ь	0.4	е	0.5	g	0.05	20	0.14	14.2	4900	0	
比較例 1	LL-I	"	合成 シリ カ*5	0.7	"	0,4	f	0.2	9	0,10	16,0	960	×	
比較例 2	"	"	ケイ ソウ 土*6	0.7	. #	0.4	"	0.2	11	0.12	19.2	950	Δ	
比較 例 3	"	"	-	-	"	0.4	"	0.2	105	1.6<	11.9	1000	0	
比較 例 4	"	"	a	0.4	d	0,4	"	1.4	10	0.10	13,5	720	0	
比較 例 5	"	"	"	0.4	"	3,5	"	0,2	53	0.24	13.0	890	0	*7
比較 例 6	rr — m	"	"	0.4	"	0.4	i	0.07	99	1.6<	12,8	990	0	

# \*1 ポリエチレン

LL-I:直鎖状低密度ポリエチレン(密度0.920g/cd、MI1.0g/10分、ブテンー1含量5モル%) LL-II:直鎖状低密度ポリエチレン(密度0.935g/cd、MI4.0g/10分、オクテンー1含量11モル%) 9

10

- LL-Ⅲ:LL-I80重量%と高圧法低密度ポリエチレン(密度0.921g/cd、MI3.0g/10分)20重量 %とのブレンド物
- \*2 ゼオライト
  - a: Ca-A型ゼオライト、平均粒子径2.8 μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の90 %のもの、日本化学工業㈱製、商品名Ca-100P
  - b: Mg-A型ゼオライト、平均粒子径2.8 μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の82 %のもの、日本化学工業㈱製、商品名Ga-100P
  - c: Ma-A型ゼオライト、平均粒子径2.0 μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の90 %のもの、水澤化学工業㈱製、商品名シルトンM
- \*3 帯電防止剤
  - d:非イオン系(丸菱油化工業㈱製、商品名デノン2527、グリセリンモノエステルとポリオキシ エチレンアルキルアミンの混合物)
  - e:非イオン系(花王㈱製、商品名エレクトロストリツパー TS-7、グリセリンモノエステルと ポリオキシエチレンアルキルアミンの混合物)
- \*4 脂肪酸アミド
  - f:エルカ酸アミド(融点79~83℃)
  - g:ステアリン酸アミド(融点99~105℃)
  - h: ベヘニン酸アミド(融点108~115℃)
  - j:エチレンピスステアリン酸アミド(融点140℃以上)
- \*5 合成シリカ…平均粒子径4.0μm、比表面積300㎡/g
- \*6 ケイソウ土 平均粒子径5.5μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の50%のもの
- \*7 ピンチロールに白粉が付着した。